S6 1 PN="60-012760"

?t 6/5/1

6/5/1

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2002 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

01534260 \*\*Image available\*\*
PHOTOELECTRIC CONVERSION DEVICE

PUB. NO.: **60-012760** [JP 60012760 A] PUBLISHED: January 23, 1985 (19850123)

INVENTOR(s): OMI TADAHIRO

TANAKA NOBUYOSHI

APPLICANT(s): OMI TADAHIRO [000000] (An Individual), JP (Japan)

APPL. NO.: 58-120752 [JP 83120752] FILED: July 02, 1983 (19830702)

INTL CLASS: [4] H01L-027/14; H01L-029/76; H04N-005/335

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components); 44.6

(COMMUNICATION -- Television)

JAPIO KEYWORD: R097 (ELECTRONIC MATERIALS -- Metal Oxide Semiconductors,

MOS); R098 (ELECTRONIC MATERIALS -- Charge Transfer Elements,

CCD & BBD)

JOURNAL: Section: E, Section No. 318, Vol. 09, No. 126, Pg. 24, May

31, 1985 (19850531)

## ABSTRACT

PURPOSE: To construct the titled device which can sufficiently achieve high resolution by a method wherein a transistor is composed of the main electrode region of one conductivity type and the control electrode region of reverse conductivity type, and the control electrode is put into floating state, the potential of which electrode is then controlled by a capacitor and the transistor.

CONSTITUTION: An n(sup -) type layer 5 serving as the collector region is epitaxially grown on the surface of an n type or n(sup +) type Si substrate 1, which layer is then formed in island form by means of an element isolation region 4 of SiO(sub 2), etc. Next, a p-base region 6 is diffusion-formed in the surface layer part of the island-formed layer 5, an n(sup +) type emitter region 7 being provided therein, and the entire surface being covered with an SiO(sub 2) film 3. Then, an aperture is bored, and an Al wiring 8 contacting the region 7 is provided while being extended over the edge of the film 3. Besides, an electrode 9 is adhered on the film 6 via film 3, and the entire surface including those is protected with a PSG film 2. The region 6 is kept in floating state in such a construction, and the potential thereof is controlled by the capacitor consisting of the electrode 9, film 3, and region 6, and the bi-polar transistor consisting of the regions 7, 6 and the layr 5, thus being made to carry out the accumulation and read-out of carriers and the refreshing action.

# (19 日本国特許庁 (JP)

印特許出願公開

# <sup>®</sup>公開特許公報(A)

昭60-12760

**⑤Int. Cl.**H 01 L 27/14
29/76

H 04 N 5/335

1

識別記号

庁内整理番号 6732—5F 6851—5F 6940—5C ❸公開 昭和60年(1985)1月23日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 38 頁)

## **9**光電変換装置

②特

願 昭58-120752

22出

顧 昭58(1983)7月2日

@発 明 者 大見忠弘

仙台市米ケ袋 2-1-17-301

仰発 明 者 田中信義

東京都世田谷区松原2の15の13

⑪出 願 人 大見忠弘

仙台市米ケ袋2-1-17-301

個代 理 人 弁理士 山下穣平

明 編 出

1 発明の名称

光电变换装置

2 特許斯東の蘇明

## 3 発明の詳細な説明

本免明は光電変数装数に関する。

近年光電変換数段殊に、固体機能数裂に関する 研究が、半項体技術の進展と共に積極的に行なわれ、一部では実用化され始めている。

## 特問昭69-12768(2)

グトランジスタを耐吹オンすることにより審議された 電荷を出力アンプ部に設出すという原理を用いている。

CCD型攝像裝置は、比較的簡単な構造をも ち、また、充化し得る雑弁からみても。最終段に おけるフローティング・ディフュージョンよりな る電荷検出器の容量値だけがランダム雑音に容与 するので、比較的低雑音の遺像装置であり、低照 疫撮影が可能である。ただし、CCD担機像装置 を作るプロセス的制的から、出力アンプとしてM OS根アンプがオンチップ化されるため、シリコ ンと、SiO 、 脱との外流から残像上、月につきや すい 1/1 雑音が発生する。従って、低雅音とはい いながら、その性能に限界が存在している。ま た、高解像度化を図るためにセル数を増加させて 高密度化すると、一つのポテンシャル非戸に帯積 できる最大の電荷量が減少し、ダイナミックレン ジがとれなくなるので、今後、具体健康装置が高 解像彼化されていく上で大きな問題となる。ま た、 CCD型の機像整置は、ポテンシャルの井戸 を耐改動かしながら溶放電荷を転送していく(わけであるから、セルの一つに欠陥が存在してもそこで電荷転送がストップしたり、あるいは、極値に 感くなってしまい、製造少限りが上がらないという欠点も41している。

による財産パターン維育の犯入等があり、 C C D 根値做発表に比較して低限度撮影はむずかしいこ と等の欠点を有している。

また、将来の機像被覆の高解像度化においては おセルのサイズが関小され、常植電台が減少して いく。これに対しチップサイズから決まってくる 配線容差は、たとえ緩和を輝くしてもあまり下が ちない。このため、MOS 疫機像装置は、ますま す5/8 的に不利になる。

CCD 別およびMOS 根據像装置は、以上の様な一長一切を有しながらも次第に実用化レベルに近ずい てきてはいる。しかし、さらに将来必要とされる高解像仮化を進めていくうえで本質的に大きな問題を有しているといえる。

それらの個体機像整置に関し、特別的58-157087 8 "半的体操像整算"、特別的58-157073 "半期体操像整置"、特別的58-165473 "半期体操像整置"、特別的58-165473 "半期体操像整置"に新しい方式が提案されている。 C C D 型、M O S 取の機管装置が、光入射により発生した電荷を宇宙機(例えば M O S トラングスタのソー

ス)に帯積するのに対して、ここで提案されてい る方式は、光入射により発生した電荷を、調御電 板(例えばパイポーラ・トランジスタのペース) SIT(静化誘導トランジスタ)あるいはMOS トランジスタのゲート)に荷鞋し、光により発生 した電荷により、流れる電流をコントロールする という新しい考え方にもとずくものである。すな わち、CCD型、MOS型が、波積された電荷を のものを外部へ提出してくるのに対して、ここで 提案されている方式は、朴セルの明解機能により 世俗増幅してから帯積された恒荷を競出すわけで あり、また見力を変えるとインピーダンス変換に より低インピダンス山力として波出すわけであ る。従って、ここで模実されている方式は、高心 力、広ダイナミックレンジ、低炉介であり、か つ、光行号により助起されたキャリア(唯何)は 制御電板にお抜することから、非破壊続出しがで きる年のいくつかのメリットを打している。さら に将来の高解 液化に対しても可能性を有する方 犬であるといえる。

## 特開昭60-12760(3)

しかしながら、この方式は、状本的にX~Yアドレス力式であり、上記公復に記載されている案子構造は、従来のMOS型機能装置の各セルにバイポーラトランジスタ、SITトランジスタ等の増幅業子を複合化したものを基本構成としている。そのため、比較的複雑な構造をしており、高解像化の可能性を有しながらも、そのままでは高解像化には展界が存在する。

水処明は、 れセルに切解機能を有するもまわめて簡単な構造であり、 将来の高解像使化にも十分 対処 しうる新しい光電変換装置を提供することを 目的とする。

かかる月的は、明確電影物域よりなる2個の主 他物能域と減去電極能域と反対認定型の顧問電極 能域よりなる半導体トランジスタの談解制電極個 域を押遊状態にし、練評遊状態にした調制電極個 域の電位を、キャパンタを介して制御することに より、該評遊状態にした調節電極間域に、光に り発化したキャリアを需該する蓄積動作、書籍動 作により該關物電極個域に発生した書級電圧を読 出す読出し動作、検制研究技術域に基础されたキャリアを消費させるリプレッシュ動作をそれぞれさせる構造の光電変換整数において、基準遊址態になされた制御機構領域と同級電視の高不統勢領域を設け、浮遊状態になされた制御機構領域とトランジスを構造をなしたことを特徴とする光電変換整数によって建成される。

以下に木発明の実施例を協議を用いて詳細に規 明する。

第1回は、本発明の一実施例に係る光電変換装 でも構成する光センサセルの基本構造および動作 を提明する図である。

売1図(a) は、光センサセルの平面図を、売1 図(b) は、第1図(a) 平面図のAA′部分の断値 図を、第1図(c) は、それの等値回路をそれぞれ ボす、なお、各部位において第1図(a).(b).(c) に共通するものについては同一の希特をつけてい

第1 例では、然外配置方式の平面図を示したが、水平方向解像版を高くするために、崩壊すら し方式 (補助配置方式) にも配置できることはも ちろんのことである。

この光センサモルは、第1例(m).(b) に前すご

リン (P)、アンチモン (Sb)、ヒ非(As)等 の不純物をドープしてn型又はn<sup>\*</sup> 型とされたシ リコン店板1の上に、油常PSG膜等で構成され るパシペーション脱2:

シリコン酸化酸 (SiO<sub>a</sub>·). より皮る絶縁酸化酸 3:

となり合う光センサセルとの間を電気的に絶疑するためのSiO 。あるいはSi。H 。 等よりなる絶縁投又はポリシリコン機等で構成される条子分離 filte 4:

その上の例えば不能物盤散技術又はイオン作人技術を用いてポロン(B) 等の不論物をドープしたパイポーラトランジスタのベースとなるp 領域

不純物拡散技術、イオン批入技術等で形成されるパイポーラトランジスタのエミッタとなる n \* 

① 嫌 7:

信号を外部へ読出すための、例えばアルミニウム(A))、A1-Si,A1-Gu-Si等の導電材料で形成される配舗 8 :

絶縁膜3を通して、拝蔵状態になざれたp前域

特爾昭60-12760(4)

6にパルスを印加するための地板9:

それの配線10:

米板 1 の裏面にオーミックコンタクトをとるために不動物拡放技術等で形成された不動物構成の高い n \* 領域 1 1 :

状態ので位を与える。すなわちパイポーラトランジスタのコレクタで位を与えるためのアルミニウム等の専用材料で形成される位称12: より構成されている。

なお、の 1 以(a) の 1 9 は n \* 们 域 7 と配 級 8 の接続をとるためのコンタクト 部分である。 又配 級 8 および配 級 1 0 の 交互 する部分はいわゆる 2 潜配級となっており、 SiO 。 等の絶極材料で形成される 配 録 領域で、それぞれ互いに絶縁されている。 すなわち、 金属の 2 滑配 験構造になっている。

第1 図(c) の事価固格のコンデンサ Com 1 3 は 位極 9、 絶縁 2 3、 p 領域 6 の M O S 構造より構 成され、又パイポーラトランジスタ 1 4 はエミッ タとしての n \* 領域 7、 ペースとしての p 領域 6. 不動物設度の小さい a - 創版 6. コレクタと しての a 又は a \* 削級 1 のお部分より構成されて いる。これらの図面から明らかなように、 p 削坡 6 は浮遊削級になされている。

断 1 図(c) の節 2 の等値回路は、バイポーラトランジスタ 1 4 をベース・エミッタの複合容量 C bel 5、ベース・エミッタの p n 核合ダイオード D bel 6、ベース・コレクタのp n 核合ダイオード D bcl 8 を用いて変現したものである。

以下、光センサセルの基本動作を第1別を用い、 て説明する。

この光センサセルの弦本動作は、光入射による動電有帯積動作、統山し動作およびリフレッシュ動作より構成される。電荷蓄積動作においては、別にはエミッタは、配線 B を適して接地され、コされてがる。またペースは、あらかじめコンデンサーでの813に、配線10を通して正のパルス電圧を印加することにより食電位、すなわち、エミッタ

7に対して逆バイアス状態にされているものとする。この Coxl 3 にパルスを印加してベース 6 を 負電位にバイアスする動作については、後にリマ レッシュ 動作の 説明 のとき、くわしく説明する。

この状態において、第1回に示す様に光センサセルの表側から光20が入射してくると、半導体内においてエレクトロン・ホール対が発生する。この内、エレクトロンは、n 節級1が正電位にパイアスされているので n 節級1 側に扱れだしていってしまうが、ホールはp 節級6にどんどんおけってしまうが、ホールのp 節級への書籍によりp 節級6の電位は次郎に正電位に向かって変化していく。

京 1 図 (a).(b) でも多センサセルの交光値下値は、ほとんどり領域で占られており、一篇 a。 領域 7 となっている。当然のことながら、光により 動起されるエレクトロン・ホール対演度は変通に近い程大きい。このためり領域を中にも多くのエレクトロン・ホール対が光により動起される。p

$$E d = \frac{1}{W_0} \cdot \frac{k}{q} \cdot \ln \frac{N_{AS}}{N_{AS}}$$

が発生する。ここで、We は P 的域 6 の 光人 射 側 表面からの硬き、 k は ポルツマン定数。 T は絶 対 随度、 q は 位電 点、 N Au は p ベース 们域 6 の 姿 前不純 機度、 N Au は p 的域 6 の n <sup>-</sup> 高 板 杭 们 域

待周昭60-12760 (5)

ちとの界面における不能物源度である。

ここで、NAA/NA > 3 とすれば、p 領域 6 内の電子の走行は、拡散よりはドリフトにより行なわれるようになる。すなわち、p 領域 6 内に光により励起されるキャリアを針号として有効に動作させるためには、p 前域 6 の不純物濃度は光入射像設備から内部に向って減少しているようになっていることが望ましい。拡散でp 領域 6 を形成すれば、その不純物濃度は光入射像装備にくらべ内部に行くほど減少している。

センサセルの受光前下の一部は、n。 領域7により占られている。n。 領域7のほさは、適常 0.2~0.3 μ n 程度、あるいはそれ以下に設計されるから、n。 領域7で吸収される光の量は、もともとあまり多くはないのでそれ程間間はない。ただ、知数及側の光、特に寄色光に対しては、n。 領域7の存在は感痒低下の疑例になる。n。 領域7の不統物器度は適常し×1020cm² 程度あるいはそれ以上に設計される。こうした高速度に不助がドープされたn。 領域7におけるホールの

以上は電荷者抗動作の定性的な顧略設明であるが、以下に少し其体的かつ定量的に設明する。

この光センサセルの分光感度分布は次式で与えられる。

$$S(\lambda) = \frac{\lambda}{1.24} \cdot nxp(-\alpha x)$$

× ( 1 ~ exp( = a y ) ) + T [A/W]

但し、 A は光の数器(μ m)、 α はシリコン結晶 中での光の数器係数(μ m T)、 x は半導体表面

拡散距離は0.15~0.2 μm 税度である。したがっ て、a. 能域7内で光動発されたホールを引効に p前城6に流し込むには、am 前城7も光人射表 前から内閣に向って不能物職度が減少する構造に なっていることが狙ましい。n・角枝での不動物 遊鹿分布が上記の様になっていれば、光人射倒実 血から内部に向う強いドリフト電界が発生して、 n \* 質嫌?に光明起されたホールはドリフトによ りただちにp領域目に改れ込む。n・領域7、p 銀度 6 の不純物濃度がいずれも光人射偏衰而から 内部に向って彼少するように構成されていれば、 センサセルの光人射側裏順側に存在するn・前域 7、p領域6において光助起されたキャリアはす べて光質りとして有効に働くのである。 As又は P を高濃度にドープしたシリコン般化膜あるいほポ リシリコン談からの不能物拡散により、この n・ 領域?を形成すると、上記に述べたような別まし い不純物質群をもつる。鉛速を得ることが可能で ある。

厳終的には、ホールの書籍によりペース電位は

における、伊新存相失を起こし感度に寄与しない"dead leger"(不懸創地)の厚さ「μ・)、 y はエピ際の厚さ「μ・)、 T は透過率すなわち、人別してくる光量に対して反射等を考慮して行効に半導体中に人財する光量の紹介をそれぞれぶしている。この光センサセルの分光感度 S(人) および放射限度 Ee(人)を用いて光電流 I p は次式で計算される。

$$I p = \int_{*}^{*} S(\lambda) \cdot Ee(\lambda) \cdot d\lambda$$

[ " A /c = " ]

但し放射照度 E e(λ) (μW·ca<sup>-2</sup>·na<sup>-1</sup>) は 次式で与えられる。

$$E e(\lambda) = \frac{E \cdot P(\lambda)}{6.80 \cdot V \cdot (\lambda) \cdot P(\lambda) \cdot d \cdot \lambda}$$

[μW · ca<sup>-p</sup> · na<sup>-1</sup>]

これらの式を用いると、エピ以の所 4 μ e をもったセンサセルでは、 A 光朝 (2 B 5 4 ° K) で照射され、センサ受光値振復が l (Lux) のとき、

#### 務期間60-1276U(6)

的 2 8 0 mA/cm <sup>-1</sup> の光電線が流れ、入射してくるフォトンの 数あるい は発生するエレクトロン・ホール 好の数は 1.8 × 10 <sup>11</sup> ケ/cm <sup>-7</sup> ・ z = c 程度である。

又、この時、光により動配されたホールがベースに存扱することにより発生する単位VPはVP
= Q/Cで与えられる。Qは存扱されるホールの 世前量であり、CはCbel5とCbcl7を加賀した接合客屋である。

ここで性別すべきことは、高齢療産化され、セルサイズが銀小化されていった時に、一つの光センサセルあたりに人附する光気が減少し、帯板電 はない 技会 ない 技会 でいる といか ここれ は はい かっことである。これ は 本 免 明に た も たれる ということである。これは 本 免 明に た ち たれる ということである。これは 本 免 明 に 対ける 光 センサセルが 第1 図に 示すごとく、 き わめて 個 単 な 構 動を して おり 4 効 受 光面 が ら で ある。

インターラインタイプのCCDの場合と比較して本発明における光電を換整器が有利な理由の…つはここにあり、高解常度化にともない、インターラインタイプのCCD型場像装置では、転送する電荷量を確保しようとすると転送部の副級が相対的に大きくなり、このため有効受光値が減少するので、聴度、すなわち光入射による発生電圧が減少してしまうことになる。また、インターラインタイプのCCD型機像装置では、飽和電圧が

転送部の大きさにより制限され、どんどん低下していってしまうのに対し、水発明における光センサセルでは、先にも削いた様に、最初にp前娘8を負債位にパイアスした時のパイアス電圧により飽和電圧は決まるわけであり、大きな動和電圧を破像することができる。

以上の様にしてp 領域 6 に書籍された電荷により 発生 した電圧を外降へ続由す動作について次に 短用する。

就出し動作状態では、エミッタ、配観8は存施状態に、コレクターは正確位Vccに保持される。
ぶ2間に毎値回路を栄す。今、光を開射する的に、ベース6を食地位にバイアスした時の電位を
ーV。とし、光照射により発生した審技能圧をVPとすると、ベースで位は、一V。 + VP なる地位になっていが。この状態で配線10を適して電棒9に統出し用の正の電圧V。を印加すると、こっと間接合容量で be 1.5、ベース・コレクタ 間接合容量で bc 7 により容量分額され、ベースに

/4 =# CE

が加算される。従ってベース電位は

となる条件が成立するようにしておくと、ペース 世位は光照射により発生した書類電圧VP そのも のとなる。このようにしてエミッタ電位に対して ペース電位が正方向にパイアスされると、エレク トロンは、エミッタからペースに作入され、コレク タク電位が正電位になっているので、ドリット世 界により加速されて、コレクタに関連する。この 時に彼れる電流は、次式で与えられる。

$$i = \frac{A j + q + D n + n_{eq}}{W_e} \left(1 + \ln \frac{N_{AE}}{N_{AE}}\right)$$

$$\times \left\{ exp \frac{q}{k T} (Vp - Ve) - 1 \right\}$$

但しA)はペース・エミッグ間の接合调量、 q

特問昭60-12760(ア)

は単位では得番(1.G×10<sup>44</sup>クーロン)、 D m はベース中に 割けるエレクトロンの拡散定数、 n m は p ペースのエミッタ 論に 割ける少数キャリャとしてのエレクトロン 値度、 W m はベース N A m は なースのエミッタ 論に おけるアクセプタ 適度、 N A c は ベース のコレクタ 偽に おける アクセプタ 適度、 K は ボルツマン 定数、 T は絶対温度、 V m はエミッタ 唯位 である。

この 世 疣 は、エミック 電 位 V e が ペース 電 位 、 すなわちここでは 光 照 射により 発生した 帯 益 電 E V P に 等 し く なるまで 渡れることは上式 から 明 ら かである。この 時 エミック 電位 V e の 時 開 的 変 化 は 次式 で 計算 される。

$$C_{n} \cdot \frac{d V_{e}}{d l} =$$

$$i = \frac{A_{j} \cdot q \cdot D_{n} \cdot n_{j}}{W_{e}} \quad (1 + \ln \frac{N_{Ae}}{N_{Ac}})$$

$$\times \left( exp \frac{q}{k} \cdot T \cdot (V_{p} - V_{e}) - 1 \right)$$

但し、ここで配級要領Cをはエミッタに接続されている配線 B のもつ容量21である。

・・定時間の後、電板9に印加していたV。をゼロボルトにもどし、後れる電波を停止させたときの滞積地形Vゥに対する、統印し電圧、すなわちエミッタ電位の関係を示す。但し、第4回(a) では、読出し電圧はハイアス電圧協分による読出し時間に依存する一定の電位が必ず加算されてくるがそのゲタ分をさし引いた値をブロットしている。電極9に印加している正電圧V。をゼロボルトにもどした時には、印加したときとは速に

なる世形がペース地位に加算されるので、ペース 電位は、正電化V。を印加する前の状態、すなわ ちーV。になり、エミッタに対し連バイアスされ るので世後の流れが停止するわけである。第4図 (a) によれば100m。 程度以上の魏山し時間(すな わち V。 を推模9に印加している時間)をとれ は、若精電化V p と読出し世形は4 桁程度の親山 にわたって直線性は確保され、高速の親山しが可 能であることを示している。第4図(a) で、45° の銀は親山しに十分の時間をかけた場合の結果で 33 日は、上式を用いて計算したエミック電位の時間変化の一例を示している。

示3 図によればエミック電位がベース電位に等しくなるためには、約 1 秒位を要することになる。これはエミッタ電位 Ve がVp に近くなるとあまり電流が流れなくなることに起因しているわけである。したがって、これを解決する下段は、先に電極 9 に 正常 圧 V 。を印 加 するときに

の銀は統出しに十分の時間をかけた場合の結果であり、上記の計算例では、配線8の容量 Caを を4PFとしているが、これはCbe+Cbcの接合容量の 0.014pFと比較して約300倍も大きいにもかかわらず、P前級Gに発生した蓄積電圧Vpが 何らの減殺も受けず、かつ、バイフス電圧の効果により、きわめて高速に統計されるでいることを 類4図(a) は示している。これは上記機域に係る 数センサセルのもつ 機幅機能、すなわち 電荷増幅 機能が有効に機らいているからである。

これに対して従来のMOS型機像装置では、高低電圧Vpは、このような疑問し過程において配線容量Caの影響でCj・Vp/(Cj+Cs)(但しCjはMOS型機像装置の受光部のpn接合容量)となり、2桁位統出し電圧値が下がってしまうという欠点を有していた。このためMOS型機像装置では、外部へ続出すためのスイッチングMOSトランジスタの寄生容量のはらっきによる場定パクーン鍵音、あるいは配線容量すなわち出力容量が大きいことにより発生するランダム製

## 特開報60-12760(8)

登が大きく、 S/N 比がとれないという問題があったが、 第 1 関 (e) (b) (c) で派す機成の光センサセルでは、 p 領域 5 に発生した滞積電圧そのものが外間に続出されるわけであり、この電圧はかなり大きいため固定パターン建設、出力容易に起因するランダム雑貨が削灼的に小さくなり、きわめてS/N 比の良い信号を得ることが可能である。

先に、バイアス選E V e: a s を 0.6 V に 教 定したとき、 4 桁 程度の直線性が 100 n s ec 程度の高速設計 し時間で得られることを示したが、この破線性 および読出 し時間と バイアス電形 V et e s の関係を計算した結果をさらにくわしく、第 4 関 (b) に示す。

 なっている時は、それ以上の海被電圧では、さら に良い値を示していることは明らかである。

この第4 図(b) によれば、パイアス電圧 V e1 as が 0.8 V では、 読出 し 電圧が 帯積電圧の 8 0 % になるのは 読出 し時間が 0.12 μ a 、 9 0 % になるのは は 0.27 μ s 、 9 5 % になるのは 0.54 μ s 、 9 0 % になるのは 0.27 μ s 、 9 5 % になるのは 0.54 μ s 、 9 0 % になるのは 1.4 μ s であるのがわかる。 また、 パイアス電圧 V e1 as を 0.6 V より大きくすれば、 さらに 高速の 疑問 しが 可能であることを 示している。この様に、 値像 験型の全体の段計か 5 続出 し時間 および 必要な 直線性が決定されると、 必要とされる パイアス電圧 V e1 as が 前 4 図(b) のグラフを用いることにより決定することができる。

上記輸成に低る光センサセルのもう一つの利点は、p 们級 6 に帯積されたホールはp 们級 6 に帯積されたホールはp 们級 6 におけるエレクトロンとホールの判結合機率がきわめて小さいことから非破験的に統出し可能なことである。 すなわち続出し時に電板 9 に印加していた祖田 V 。をゼロボルトにもどした時、p 们級 6 の電位は電圧 V 。を印加する前の連バイアス状態に

なり、光照射により発生した苗枝電圧VPは、新しく光が照射されない限り、そのまま保存されるわけである。このことは、上記構成に係る光センサセルを光地質検装費として構成したときに、システム動作士、新しい機能を提供することができることを意味する。

は本質的に明覚教養者の小さい構造をしているわ けである。

次いでP前級6に帯積された電荷をリフレッ。 シュする動作について設明する。

上記載成に低る光センサセルでは、すでに述べ たごとく、p削減6に基礎された電荷は、設出し 動作では指載しない。このため斯しい光情程を入 力するためには、前に基礎されていた電荷を指載 させるためのリフレッシュ動作が必要である。ま た同時に、浮遊状態になされているp削減6の電 位を所定の食電形に併電させておく必要がある。

上記構成に係る光センサセルでは、リフレッシュ動作も被出し動作と同様、配線10を通してなり行なう。このとき、配線0を通してエミックを接地する。コレクタは、電板12を進して接地又は正電位になっておく。第5関にリフレッシュ動作の等価同路を示す。但しコレクタ側を接地した状態の例を示している。

特際昭60-12760(9)

この状態で正単用 V en なる選用が電極 9 に自加されると、ベース 2 2 には、酸化酸容量 C e z 13、ベース・エミッグ間接合容量 C be 1 5、ベース・コレクク間接合容量 C bc 1 7 の容量分類により、

なる電灯が、前の読出し動作のときと門様瞬時的にかかる。この電形により、ベース・エミッタ間接合ダイオードDhell 6 およびベース・コレクタ間接合ダイオードDbcl 8 は順方向パイアスされて消滅状態となり、単統が流れ始め、ベース電位は次弱に低下していく。

この時、桴道状態にあるベースの電位 V の変化・ は近似的に次式で表わされる。

$$(C be + C bc) \frac{d V}{d t} = - (i + i )$$

但七.

$$i_1 = Ab \left( \frac{q D p p_m}{L p} + \frac{q D n n_{ss}}{W_p} \right)$$

$$\times \left\{ exp \left( \frac{q}{k} T V \right) - 1 \right\}$$

の内、 q ・ D p ・ p m / L p はホールによる電流、すなわちベースからホールがコレクタ 購へ流れだす 成分を示している。このホールによる電流が流れやすい様に上記構成に係る光センサセルでは、コレクタの不統物機像は、通常のパイポーラトランジスタに比較して少し係めに設計される。

この式を用いて計算した、ベース他位の時間依存性の一例を第5段に示す。極軸は、リフレッシュ電圧Vmが電極9に印加された瞬間からの時間鉄道すなわちリフレッシュ時間を、縦軸は、ベースで位をそれぞれ示す。また、ベースの初期で位をパラメータにしている。ベースの初期で位とは、リフレッシュ地圧Vmが加わった瞬間に、伊遊状態にあるベースが示す他位であり、Vm・・Cor, Che, Che, Cock びベースに落構されている電荷によってきまる。

この 35 日 図 をみれば、ペースの電位は初期電位 によらず、ある時間軽過後には必ず、片対数グラ フルで一つの 直線にしたがってドがっていく。 iiはダイオードDbcを投れる電流、iiはメイオードDbcを投れる電流である。 A。 はベース 間積、Ac はエミッタ 面積、Dp はコレクタ中に おけるホールの拡散定数、Pm はコレクタ中における熱平衡状態のホール調度、Lp はコレクタ中における熱平衡状態のホール調度、Lp はコレクタ中における禁事状態でのエレクトロン環境である。ii で、ベース側からエミッタへのホール 化入による電流は、エミッタの不純物器液がベースの不純物調度にくらべて充分高いので、無視でき

とに示した式は、段階接合近似のものであり実際のデバイスでは段階接合からはずれており、 又ペースの厚さが確く、 かつ複雑な濃度分 和を 打しているので酸密なものではないが、リフレッシュ 物作をかなりの近似で説明可能である。

上式中のペース・コレクタ間に流れる電流によ

第6図(b) に、リフレッシュ的側に対するベース電位変化の実験値を示す。第6図(a) に示した計算例に比較して、この実験で用いたテストデバイスは、ディメンションがかなり大きいため、計算例とはその絶対値は一致しないが、リフレッシュ時間に対するベース電位変化が片対数グラフトで直線的に変化していることが実配されている。この実験例ではコレククおよびエミックの関係を接地したときの個を示している。

今、光照射による帯植地形 V P の最大値を 0.4 【 V 】、リフレッシュ電紙 V emによりペースに 印加される電形 V を 0.4 【 V 】とすると、第 6 図に続すごとく初期ペース電位の最大値は 0.8 【 V 】となり、リフレッシュ地形印加接 10 【 sec】接には直線にのってペース電位が下がり始め、10 theel )接には、光があたらなかった時、すなわち初期ペース電位が 0.4 【 V 】のときの電位変化と一般する。

p 削減 6 が、M O S キャパシタ C oxを適して 止 電圧をある時間 D 加し、その正常圧を除 たすると

å.

我電位に帯電する化力には、2通りの化力があ る。一つは、p割娘目から正確荷を持つホール が、主として彼地状態にあるロ蜘蛛1に抜れ出す ことによって、負債荷が蓄積される動作である。 p 領域 6 からホールが、 a 領域 1 に一方的に渡 れ、ロ前域1の電子があまりり前域6内に流れ込 まないようにするためには、p前紋6の不鈍動物 液を n 領域 l の不純物密度より高くしておけばよ い。一方、m゚ 領域でやm領域上からの電子が、 p 前雄 6 に流れ込み、ホールと再結合することに よって、p卯城6に負電荷が帯積する動作も行な える。この場合には、n们はLの不能物密度はp **旬娘6より高くなされている。p旬娘6からホー** ルが説出することによって、負電荷が蓄積する動 作の方が、p凱娘6ペースに電子が鋭れ込んで ホールと再新合することにより負電荷が書機する 効作よりはるかに違い。しかし、これまでの実験 によれば、電子を2前版8に渡し込むリフレッ シュ動作でも、光電変換装置の動作に対しては、 十分に違い時間応答を示すことが確認されてい

上記載波に係る光センサセルをXY方向に多数 ならべて光電変換装置を構成したとき、 顕像によ りおセンサセルで、姿折電圧Vpは、上記の例で は 0~0.4 [V] の何でほらついているが、り フレッシュ電圧Vex 印加後10-5 [sec] には、全て のセンサセルのペースには約 O.3 [V] 程度の… 定電圧は残るものの、貨幣による素積電圧VPの 変化分は全て前えてしまうことがわかる。すなわ ち、上記構成に係る光センサセルによる光電安装 装置では、リフレッシュ動作により全てのセンサ・ セルのベース锥位をゼロボルトまで持っていく定 金りフレッシュモードと(このときは節 6 図(a) の例では10[sec] を要する)、ペース恒位にはあ る一定単正は残るものの養植電圧Vpによる変動 成分が消えてしまう 過度的リフレシュモードの 🗆 つが作在するわけである (このときは坊 B 凶 (a) の例では、10 [μ sec]~10[sec] のリフレッシュ パルス)。以上の何では、リフレッシュ電圧 V am によりペースに印加される世ピャ を 0.4 [V]

としたが、この単圧 V A を 0.6 [ V ] とすれば、 上記、 過渡的リフレッシュモードは、第 6 図によれば、 1 (asec)でおこり、 きわめて高速にリス レッシュすることができる。完全リフレッシュモードで動作させるか、 過級的リフレッシュモードで動作させるかの選択は光電変換装置の使用目的によって決定される。

この過剰的リフレッシュモードにおいてペースに残る電圧をVェとすると、リフレッシュ電圧 Vww を印加格、Vw をゼロボルトにもどす瞬間の 消費的状態において、

なる 食電圧がベースに 加算されるので、 リフレッシュパルスに よるリフレッシュ動作後のベース 電位は

となり、ペースはエミッタに対して逆パイアス状態になる。

先に光により助起されたキャリアを装置する書

破動作のとき、複雑状態ではベースは逆パイアス 状態で行なわれるという説明をしたが、このリフ レッシュ動作により、リフレッシュおよびベース を逆パイアス状態に持っていくことの2つの動作 が同時に行なわれるわけである。

第6関(c) にリフレッシュ電形Vwに対するリフレッシュ動作技のペース電位

の変化の実験値を示す。パラメータとして C o s の 値を 5 p F から 100 p F までとっている。 丸田 は実験 値であり、実験は

より計算される計算値を示している。このとき V c = 0.52 V であり、また、C bc+ C be= 4pF で ある。但し醍醐川オシロスコープのプローグ客員 I3p F が C bc+ C beに 必列に接続されている。 こ の様に、計算値と実験値は完全に一致しており、 リフレッシュ動作が実験的にも確認されている。 る。

## 特問昭60-12760(11)

は上のリフレッショ動作においては、都ち間に不不す様に、コレクタを接地したときの例につてが親切したが、コレクタを正確位にした。ス・コンクタを正確位にして、ス・コンクタのときは、リフシュアンションのはなりが、リスが印かされるではないの方が大きいと、カースではないでは、よりゆっくのはなのになった。はなりになったのになった。はなりになった。これでものになった。はなりになった。これでは、前に説明したので、はなめには、前に説明したので、なるが、「ない行なわれるわけである。

すなわちから図(m) のリフレッシュ時間に対するペースで依の関係は、 がら図(m) のペースで依が低下する時の斜めの直線が右側の方、 つまり、より時間の要する方向ヘシフトすることになる。したがって、 コレクタを接地した時と同じリフレッシュで低 Von を関することになるが、リフレッシュ電圧 Von 標底 Von

もわずか高めてやればコレクタを接地した時とM 様、高速のリフレッシュ動作が可能である。

以上が光入射による電荷書植動作、統由し動作、リフレッシュ動作よりなる自記構成に係る光 センサセルの基本動作の説明である。

以上裁明したごとく、上記制度に係る光センサセルの基本構造は、すでにあげた特別的56-157073、特別的56-165473と比較してきわめて簡単な構造であり、将来の高層像度化に十分対応できるとともに、それらのもつ値れた特徴である時報機能からくる低幾度、高出力、広ダイナミックレンジ、非敏衰設的し不のメリットをそのまま保存している。

## 次に、以上説明した構成に係る光センサセルを 二次元に配列して構成した本発明の光電変換整数 の一変施例について図面を用いて説明する。

基本光センサセル構造を二次元的に3×3に配列した光地変換装の樹路構成器圏を第7別に示す。

子36、リフレッシュパルスを印加するための嬉 予37、店本光センサセル 30から者積電圧を 読山すための垂直ライン38、38′、38″、 名作腹ラインを選択するためのパルスを発生する 水平シフトレジスタ39、杉孫直ラインを開閉す るためのゲート用MOSトランンジスタ40、 40~,40~、 若枝遺形をアンプ部に読出すた めの出力ライン41、統出し後に、出力ラインに お植した唯何をリフレッシュするためのMOSト ランジスク42、MOSトランジスタ42ヘリフ レッシュパルスを印加するための帽子43、出力 你与を増幅するためのパイポーラ、MOS、FE T. J・FET幣のトランジスタ44、介荷抵抗 4.5. トランジスタと電源を接続するための端子 46、トランジスタの出力輪千47、最出し動作 において飛れライン40、40′、40″にお抗 された現荷をリフレッシュするためのMOSトラ ノジスタ48,4.8~,48~、 および M O S ト ランジスタ48、48~、48~のゲートにパル スを印加するための帽子49によりこの光准会校

## 特問昭60-12760(12)

**装段は構成されている。** 

この光電便機製器の動作について第7個および 第8回に示すパルスタイミング図を用いて説明する。

第8段において、区間61はリフレッシュ動作、区間62は希接動作、区間63は統由し動作にそれぞれ対応している。

時刻と、において、私物電位、すなわら光センサセル部のコレクタ地位64は、接地電位またはたれるが、MB間では接地電位に保たれている。接地電位とほどたのいずれにしても、すでに提明した様に、リフレッシュに要する時間が異なってくるだけであり、从未動作に変化はない。線子49の地位65はhish状態であり、MOSトランジスタ48、せんは、飛遊ライン38、38、38、38、48となりして彼地されている。また線子36には、被形660により、MOSトランジスタが滞満するでにが印加されて約り、全鉄面一括リフレッシュ

し、時期において、すでに規則したごとく、 名光センサセルのトランジスタのベースはエミッタに対して遊バイアス状態となり、 次の番積以間 62 へ移る。 このリフレッシュ区間 61 においては、 関に示すように、他の印加パルスは全て low 状態に保たれている。

着積動作送側62においては、基板電灯、 すなわちトランジスタのコレクタ電位被形 64は 形電位にする。これにより光限解により発生したエ

レクトロン・ホール料のうちのエレクトロンを、コレクタ側へ早く放してしまうことができる。 しかし、このコレクタ 単位を正単位に似つことは、ベースをエミッタに対して逆方向バイアス状態、すなわち負電位にして過像しているので必須条件ではなく、 接地電位あるいは若平負電位状態にしても基本的な器積動作に変化はない。

お勧動作状態においては、MOSトランジスタ48、48′、48″のゲート端子49の電位 65は、リフレッシュ以間と門様、hishに保たれ、おMOSトランジスタは講過状態に保たれる。このため、お光センサセルのユミッタは頂でれる。から、38′、38′、30°を通して按地され、暫けがある。が、2000では現代により、ベースにホールが苦がまれ、飽和してくると、すなわちベース電位がエミッタ電位(按地電位)に対して順次ライン38、38′、38″を適して流れ、そこでベースでは使使化は呼化し、はクッリブされることになる。したがって、飛廊方向にとなり合う光センサセル

のエミックが重角ライン38,38'.38'により共適に接続されていても、この様に垂直ライン38,38'、38'を接地しておくと、プルーミング現象を生することはない。

このブルーミング現象をさける方法は、MOSトランジスタ48、48、48、を非明確状態にして、頂面ライン38、30、38、を押遊状態にしていても、基板電位、すなわちコレクタの世位54を近にしておき、ホールのおしておけべースで位が正理位方向に変化してきたとりベースで位が正理位方向に変化してきたより進度することも可能である。

帯積区間 6 2 に次いで、時間 1 、より読出し区間 6 3 になる。この時間 1 、において、M O S トランジスタ 4 8 、 4 8 、 4 8 、 のゲート編子 4 9 の 電位 6 5 を 1 m W にし、かつ水 ドライン 3 1 、 3 1 、 3 1 、 3 1 、 3 3 。のゲート編子の電位 6 8 を hishにし、それぞれのM O S トランジスタ

## 持周昭60-12760(13)

を確立状態とする。但し、このゲート端子34の 世位68をbishにするタイミングは、時期も。で あることは必須条件ではなく、それよりない時期 であれば良い。

昨朝しょでは、垂直シフトレジスター32の山 力のうち、水平ライン31に投続されたものが数 形69のごとくhighとなり、このとき、MOSト ランジスタ33が遊遊状態であるから、この水平 ライン31に接続された3つの4光センサモルの 統出しが行なわれる。この統出し動作はすでに前 に説明した通りであり、お光センサセルのペース 領域に潜験された信号電荷により発生した信号電 圧は、そのまま、重府ライン38、38′、 38 "に現われる。このときの垂直シフトレジス クー32からのパルス電圧のパルス幅は、路4関 に示した様に、姿貌電圧に対する読出し電圧が、 七分度線作を保つ関係になるパルス帽に設定され る。またパルス電圧は先に説明した様に、Velas 分だけエミッタに対して順方向バイアスがかかる 様調整される。

次いで、時刻しょにおいて、水やシフトレジス タ39の出力のうち、頂麻ライン38に接続され たMOSトランジスタ40のゲートへの山力だけ が複形70のごとくhighとなり、MOSトランジ スタ40が確近状態となり、出力信号は出力ライ ン41を通して、川力トランジスタ44に入り、 世流増幅されて川力娟子47から川力される。 こ の様に債券が統出された後、出力ライン41には 配線容板に起因する個号電荷が残っているので、 時刻しょにおいて、MOSトランジスタイ2の ゲート偏千43にパルス披形71のごとくパルス を目加し、MOSトランジスタ42を導道状態に して出力ライン41を接地して、この投幣した値 分電荷をリフレッシュしてやるわけである。 以下 树様にして、スイッチングMOSトランジスタ 40′.40″を順次非過させて飛載ライン 3 8 ′ . 3 8 ″ の付号出力を観出す。この様にし て水平に並んだーライン分のお光センサセルから の信号を読出した後、垂直ライン38、38~。 38″には、山力ライン41と同様。それの配線

# 部項に起因する付号電荷が投閉しているので、お 項前ライン38、38~、38~に接続されたMOSトランジスタ48、48~、48~を、それ のゲート 端子49に 故形65で 示される様に high にして非過させ、この残削信号推得をリフ

レッシュする.

次いで、時期で、において、重直シフトレジスクー32の出力のつち、水ヤライン31 'に接続された出力が披形 69'のごとくbi miとなり、水平ライン31 'に接続されたお光センサセルの書植歌用が、各重カライン30、38'、38"に読出されるわけである。以下、陶改前と何様の動作により、出力紹子47から信号が読出される。

以上の説明においては、密弦区間 6 2 と級他し 区間 6 3 が明確に区分される様な応用分野、例えば最近研究開発が積極的に行なわれているスチルビデオに 昼川 される 動作状態について説明したが、テレビカメラの様に密積区間 6 2 における動作と読出し区間 6 3 における動作が何時に行なわ

れている様な応用分野に関しても、幼8数のパル スタイミングを変更することにより週間可能であ る。但し、この時のリフレッシュは全順前一括リ フレッシュではなく、一ライン毎のリフレッシュ 競能が必要である。例えば、水ヤライン31に松 脆されたお光センサセルの許りが疑問された桜。 時刻しゃにおいて各重直ラインに狭限した電荷を 前去するためMOSトランジスタ4日、4日! 48″を再通にするが、このとき水平ライン31 にリフレッシュパルスを印加する。すなわち、他 形89において時刻しゃにおいても防剣し。と何 様、パルス電圧、パルス幅、の異なるのパルスを 危生する様な構成の 無難シフトレジスタを使用す ることにより速度することができる。この様にダ プルパルス的動作以外には、終了図の右側に設力 した一括りフレッシュパルスを印加する機器の代 りに、左側と同様の節2の作政シフトレジスタを 右側にも設け、タイミングを左側に設けられた市 月レジスタとずらせながら動作させることにより 速収させることも可能である。

特局昭60-12760 (14)

このときは、すでに説明した様な春秋状態にクタの名では、も光センサセルのエミッタおよびコレクタの名で位を操作してブルーミングを押さえる本動作の自由度が少なくなる。しかし、落本のであり、たいなながで、 は出し状態では、ベールのでは、Voi asを印加したときのからわかるほに、Voi asを印加をいい時に、 4 光センサセルの飽和により、 垂直分分は 2 8 、 2 8 、 2 8 。 に近れだす信号電荷分は きわめてわずかであり、ブルーミング現象は、まったく間間にはならない。

また、スミア現象に対しても、本実施例に係る 光電を換数数は、きわめて優れた特性を得ること ができる。スミア現象は、C C D 型機像数個、特 にフレーム転送機においては、光の照射されてい る所を電荷転送されるという、動作および構造 免生する間間であり、インタライン程において は、、特に長数長の光により半導体の保障で発生 したキャリアが電荷転送器に審積されるために発 また、MOS型機像数型においては、各光センサセルに接地されたスイッチングMOSトランジスタのドレイン側に、やはり及数及の光により半導体探算で発生したキャリアが審積されるために生じる開催である。

作する側面である。

地してリフレッシュするので、ごの時間時にエミッタに一水平走在期間に書植されたエレクトロンは流れ出してしまい、このため、スミア現象はほとんど発生しない。この様に、水実施例に係る光電変換装置では、その構造上および動作上、スミア現象はほとん水質的に無視し得る程度しか発生せず、水実施例に係る光電変換装置の大きな利息の一つである。

また、お扱動作状態において、エミッタおよびコレクタの各世位を操作して、ブルーミング現象を押さえるという動作について前に配送したが、これを利用してア特性を開酵することも可能である。

すなわち、帯磁動作の途中対いて、一時的にエミックまたはコレクタの単位をある一定の負電位にし、ベースに帯積されたキャリアのうち、この
立世位を与えるキャリア数より多く滞積されているホールをエミッタまたはコレクタ側へ渡してしまうという動作をさせる。これにより、答析電圧と人針光量に対する即係は、入射光量の小さいと

きはシリコン結晶のもつヤ=1の特性を示し、人材光層の大きい所では、マが1より小さくなる様な特性を示す。つまり、折線近似的に通常テレビカメラで買求されるヤ=0.45の特性をもたせることが可能である。帯積動作の途中において上記動作を一度やればー折線近似となり、エミッタ又はコレクタに印加する負電位を二度適宜を更して行なえば、二折線タイプのY特性を持たせることも可能である。

また、以上の実施例においては、シリコン店板を共通コレクタとしているが過程パイポーラトランジスタのごとく埋込ュ\*領域を設け、 おラインがにコレクタを分割させる様な構造としてもよい。

なお、実際の動作には第8回に示したパルスタイミング以外に、頂面シフトレジスタ32 水 4 シフトレジス39を駆動するためのクロックパルスが必要である。

野9 図に出力位号に関係する等価例的を示す。 智能 C v 8 O は、速度ライン3 8 、3 8 ′、

特局昭60-1276U (15)

38 での配置存をであり、合作C。81は出力ライン41の配置存をそれぞれ示している。また 第9 図右側の 年間回路は、酸化し状態におけるものであり、スイッチング用MOSトランジスタ 44 0、40、40では存血は低化を抵抗 R n 82 で示している。また 増製用トランジスタ 4 4 を抵抗 R n 8 2 で示している。また 増製用トランジスタ 4 4 を抵抗 R n 8 2 で示している。出力ライン 4 1 の配線存储に起因する 電荷 スレッショする ための MOSトランジスタ 4 2 は、 純小し 状態では非導通状態であり、 イン は 4 2 は、 純小し 状態では非導通状態であり、 イン でーグンスが高いので、 右側の 等価 四路 では 電 している。

準額回路の外パラノータは、実際に構成する光電変換装置の大きさにより決定されるわけであるが、例えば、容疑で▼ 8 0 は約4 pF 位、容量で、8 1 は約4 pF 位、MOSトランジスタの遊遊状態の様がBn 8 2 は 3 K Q 程度、バイポーラトランジスタ 4 4 の電機増幅率目は約100 程度として、出力紹介47において限測される出力値号

放射を計算した例を扔10別に減す。

第10図において機能はスイッチングMOSトランジスタ40、40°、40°が存近した瞬間からの時間(p.s.)を、機能は発育ライン38、38°の配線容量C・80に、お光センサセルから信号電荷が提出されて1ポルトの電圧がかかっているときの出力増子47に収われる山力電圧(V)をそれぞれ示している。

に高速の読出しも可能である。

上に述べた様に、上記機塊に係る光センサセルを利用した光電変換を置では、最終段の増加アンブがきわめて簡単なもので良いことから、 耐熱段の増幅アンプを一つだけ設ける第7 図に示した。 実施例のごときタイプではなく、 増幅アンプを複数偶数置して、一つの両値を複数に分割して疑問す様な構成とすることも可能である。

特局昭60-12768 (16)

日、 (2 n + 2 ) 列目が疑問されることにな る。

この実施例によれば、一本の水平ライン分を競出す時間が開定されている時は、水平方向のスキャニング同故数は、一つの財終費アンプをつけた方式に比較して1/3 の周波数で直く、水平シフトレジスターが簡単になり、かつ光位変級を置からの出力信号をアナログディジタル変換して、係号処理する様な用途には、高速のアナログ・ディジタル変換器は不必要であり、分徴読出し方式の大きな利点である。

第111 関に示した実施例では、等価な水平シフトレジスターを3つ設けた万式であったが、同様な機能は、水平レジスター1 つだけでももたせることが可能である。この場合の実施例を第12 図に示す。

部12図の実施例は、第11図に示した実施例のうちの水平スイッチングMOSトランジスターと、 般終段アンプの中間の部分だけを書いたものであり、他の部分は、第11図の実施例と例じで

あるから省略している。

この実験例では、1 つの水平シットレジスター1 0 4 からの出力を 1 月日、(n + 1 ) 月日、(2 n + 1 ) 月日のスイッチング M O S トランジスターのゲートに接続し、それらのラインを何時に説明す様にしている。次の時点では、2 月日、(n + 2 ) 月日、(2 n + 2 ) 月日が読出されるわけである。

この実施例によれば、各スイッチングMOSトランジスターのゲートへの配線は増加するものの、水平シフトレジスターとしては1つだけで動・作が可能である。

第11日、12日の例では山力アンプを3 解設けた例を示したが、この数はその目的に応じてきらに多くしてもよいことはもちろんである。

第11回、第12 例の実施例ではいずれも、 水ヤンフトレジスター、 重塩シフトレジスターの 動が パルス および クロック パルス は 省略 しているが、 これらは、 他の リフレッシュパルス を 円様、同一チップ内に設けた クロックパルス 免 生帯 ある

いは、他のチップ上に設けられたクロックパルス 発生器から供給される。

この分割缺山しり式では、水平ライン一括又は 金融面一括リフレッシュを行なうと、n列目と( n+1)列目の光センサセル間では、わずか書類 時間が異なり、これにより、時電強成分および傷 母成分に、わずかの不連続性が化じ、頭像上に ついてくる可能性も考えられるが、これの缺れが、 ずかであり、実用上周監はない。また、これが、 が移取は上になってきた場合でも、外部国際を 用いて、これと時間を成分との被負およびこれを はち彼分の乗除罪により行なう従来の補正核権を 使用することにより容易に可能である。

この様な光地を換数限を用いて、カラー調像を 優像する時は、光電変換装置の上に、ストライプ フィルターあるいは、モザイクフィルター等をオ ンチップ化したり、又は、別に作ったカラーフィ ルターを貼合せることによりカラー哲号を得るこ とが可能である。

-- 例として R 、G 、B のストライプ・フィルタ - を使用した時は、上記構成に係る光センサセル を利用した光電変換数器ではそれぞれ別々の最終 段アンプより R 何号 、C 信号 、B 付号を刊ること が可能である。これの一実施術を第13例に示 す。この第13回も第12回と同様、水平レジス ターのまわりだけを示している。他は旅7段およ び節11回と回じであり、ただ1月目はRのカ ラーフィルター、2列目はGのカラーフィル ター、3列目はBのカラーフィルター、4列目は Rのカラーフィルターという様にカラーフィル ターがついているものとする。第13以に示すご とく194日、494日、794日----の各重用ライ ンは出力ライント1 0 に接続され、これはR信号 をとりだす。又2列目、5列目、8列目----の **各項車ラインは出力ライン111に接続され、こ** れはG皆号をとりだす。又同様にして、3列目、 6 列目 、9 列目----の各種似ラインは山 力ライ ン112に接続される包号をとりだす。山力ライ ンし10.111.112はそれぞれオンナップ

## 特間明60-12760 (17)

化されたリフレッシュIII MOSトランジスタおよび最終段アンプ、例えばエミッタフォロアタイプのバイポーラトランジスタに接続され、名カラー哲母が別々に出力されるわけである。

木充明の他の実施例に係る光電変換数数を構成する光センサセルの他の例の基本構造および動作を説明するための図を第14図に示す。またそれの等価回路および全体の回路構成図を第15図(a)に示す。

第14例に示す光センサセルは、同一の水平スキャンパルスにより説出し動作、およびラインリフレッシュを同時に行なうことを可能とした光センサセルである。第14例において、すでに第1日で派した構成と異なる点は、第1日の場合水平ライン配線10に接続されるMOSキャパシタ電板9が一つだけであったものが上下に隣接する光センサーセルの側にもMOSキャパシタ電板120が接続され、1つの光センサセルからみた時に、ダブルコンデンサータイプとなっていサセンカリンデンサータイプとなっていサセンカリンデンサータイプとなっていサセンカリンデンサータイプとなっていサセンカリンデンサータイプとなっていサセンカリンデンサータイプとなっていサセンカリンデンサータイプとなっていサセンカリンデンサータイプとなっていサセンカリンデンサータイプとなっていサセンカリン

ルのエミッタ7、 は2時配線にされた配線(1) 8、および配線の121 (第14 図では、吸収ラインが1 木に見えるが、絶録所を介して2 木のラインが配図されている) に交互に接続、すなわちエミッタ7 はコンタクトホール1 を通して配線 い8 に、エミッタ はコンタクトホール1 を通して配線 して配線の121にそれぞれ接続されていることが異なっている。

これは第15段(a) の零価倒路をみるとより明らかとなる。 すなわち、光センサセル 1 5 2 のペースに 被続された M O S キャパシタ 1 5 0 は 水平 ライン 3 1 に 接続され、 M O S キャパシタ 1 5 1 は 水平 ライン 3 に 接続されている。 また 光センサセル 1 5 2 の 図に おいて下に 静板する 光センサセル 1 5 の M O S キャパシタ 1 5 は 共通 する 水平 ライン 3 に 接続されている。

光センサセル 1 5 2 のエミックは飛蘇ライン 3 B に、光センサセル 1 5 のエミッタは飛戲ライン 1 3 B に、光センサセル 1 5 のエミッタは飛戲ライン 3 B という様にそれぞれ欠互に接続され

## ている.

ð.

第15図(c) の等価回路では、以上述べた基本 の光センサーセル部以外で、弱7以の機像装置と 異なるのは、垂直ライン38をリフレッシュする ためのスイッチングMOSトランジスタ48のほ かに垂直ライン138をリフレッシュするための スイッチングMOSトランジスタ148、および 垂直ライン3 8を選択するスイッチングMOSト ランジスタ40のほか飛むライン138を選択す るためのスイッチングMOSトランジスタ140 が追加され、また出力アンプ系が一つ増設されて いる。この出力系の構成は、芥ラインをリプレッ シュするためのメイッチングMOSトランジスタ 4.8. および148が投続されている様な構成と し、さらに水平スキャン川のスイッチングMOS トランジスクを用いる奶15図(b) に示す様にし て川力アンプを一つだけにする構成もまた可能で ある。 弥15日 (b) では虾15日 (e) の垂直ライ ン選択および出力アンプ系の部分だけを示してい

この第14図の光センサセル及び第15図(a)に示す実施例によれば、次の様な動作が可能である。すなわち、今水平ライン31に接続されたお光センサセルの読的し動作が終了し、テレビ動作における水平ブランキング期間にある時、単直シコーに出力されるとMOSキャパンサール152を対して、続出しの終了した光センサセル152をリフレッシュする。このとき、スイッチングMOSトランジスタ48は海面状態にされ、重直ライン38は接地されている。

また水平ライン3 に接続されたMOOSキャパンタ15を渡して光センサーセル15 の出りが重直ライン13Bに続出される。このとき当然のことながらスイッチングMOSトランジスタ14Bは非認識状態になされ、重複ライン13Bは存在状態となっているわけである。この様に一つの順度スキャンパルスにより、すでに続出しを終了した光センサーセルの提出しが同一のパルスで

## 特間昭60-12760 (18)

同時的に行なうことが可能である。このとき十七に設明した様にリフレッシュする時の電圧と読出しの必要性からがイアス電圧をかけるので異なってものない、これは低14個に示すごとく、MOSキャパシタ電板120の低級を定えることにより各電板に同一の電圧がの印まれても各光センサーセルのベースには異なるにいる。

すなわち、リフレッシュ別MOSキャパンタのの がはは、説明し用MOSキャパシタの間値にくり べて小さくなっている。この例のように、センサー ラインでつりフレッシュしていく場合には、第1 以いなれるようにコレクタをエ扱あるいはは、 ないがある。コレクタが基版になっている場合には とにある。コレクタが基版になっていくは、 全社、全党センサセルのコレクタが共通機能となった。

ているため、潜植および交光統則し状態ではコレ クタに一定のパイアス電圧が加わった状態になっ ている。もちろん、すでに設明したようにコレク タにパイプス電圧が加わった状態でも炸量ペース のリフレッシュは、エミックの間で行なえる。た だし、この場合には、ペース们域のリフレッシュ が行なわれると関昨に、リフレッシュパルスが用 加されたセルのエミッタコレクタ間に無駄な電路 が流れ、稍我電力を大きくするという欠点が作な う。こうしだ欠点を克服するためには、全センサ セルのコレクタを共通钢線とせずに、各水ルライ ンに並ぶセンサセルのコレクタは共通になるが、 各水平タインごとのコレクタは互いに分離された 構造にする。すなわち、郭1嶷の構造に関連させ て説明すれば、茶板はp根にして、p殻塩板中に コレクター各水平ラインごとに互いに分離された n 理込領域を設けた構造にする。勝り合う水平 ラインのュー理込餌娘の分離は、p領娘を邸に介 在させる構造でもよい。水平ラインに沿って埋込 まれるコレクタのキャパシタを被少させるには、

絶録物分離の方が優れている。第1回では、コレクタが蒸板で構成されているから、センサセルを 即む分離領域はすべてほとんど同じ深さまで設け られている。一方、名太平ラインごとのコレクタ を互いに分離するには、太平ライン方向の分離領域を垂直でライン方向の分離領域より必要な値だけ 保くしておくことになる。

名水平ラインごとにコレクタが分離されていれば、統山しが終って、リフレッシュ動作が始まる時に、その水平ラインのコレクタの電圧を接地すれば、前途したようなエミッタコレクタ循環機はなれず、消費電力の増加をもたらさない。リフレッシュが終って光信号による電荷蓄積動作に入る時に、ふたたびコレクタ領域には所定のパイプス電圧を側加する。

また都15図(a) の等値国路によれば、名水平ライン値に出力は出力菓子47および147に交列に出力されることになる。これは、すでに説明したごとく、第15図(b) の様な構成にすることにより…つのアンブから出力をとりだすことも可

能である。

以上級明した様に水実施例によれば、比較的課 所な構成で、ラインリフレッシュが可能とな り、適常のテレビカメラ等の応用分野にも適用す ることがデできる。

末端別の他の実施例としては、光センサセルに 複数のエミッタを設けた構成あるいは、一つのエ ミッタに複数のコンタクトを設けた構成により、 一つの光センサセルから複数の出力をとりだすタ イブが考えられる。

これは本発明による光電変換製器の各光センサセルが増製機能をもつことから、…つの光センサセルから複数の出力をとりだすために、各光センサセルに複数の配数を繋が複雑されても、光センサセルの内部で発生した者植電圧Vpが、まったく複雑することなしに各出力に提出すことが可能であることに起因している。

この様に、各光センサセルから複数の批力をと りだすことができる構成により、各光センサセル を多数配列してなる光電変数数数に対して信号券

#### 特別昭60-12760 (19)

現あるいは報告対策等に対して多くの利点を付加 することが可能である。 次に本発明に係る光電変換装置の一製法例について説明する。第16階に、選択エピタキシャル成長(N. Endo et al. "Novel device izelation technology with selected epitezial growth" Tech. Dig. of 1882 I E D M , PP. 241-744 参照)を用いたその製法の一例を示す。

1~10×10 \*\* cm \*\* を使の不純物濃度の n 形 Si 基版 1 の裏面側に、コンタクト川の n \*\* 印 城 1 1 を、 As あるいは P の 拡散で設ける。 n \*\* 旬 城 からのオートドーピングを切ぐために、 図には 元 さないが 徹 化 限 及び 東 化 散 を 裏面に 資 常 は 森 け て お・く。

せずに良好な酸化既を得るには、800 智程度の観 度での高圧酸化が直している。

その上に、たとえば2~4μ= 程度の厚さの SiO, 脱をCVDで取扱する。 (N, + SiR。+ 0, ) ガス系で、300~500℃程度の製造で 所製の厚さの SiO, 脱を惟精する。O, / SiH4 のモル比は程度にちよるが4~40程度に設定す る。フォトリングラフィ下程により、セル間の分 舞倒性となる部分の酸化膜を残して他の領域の機 化 D は、 (C F 4 + H , ) 、 C , F 4 . CH, F , 筝のガスを用いたリアクティブイオンエッチング で除去する (近16 図の工程(a))。例えば、10× 10μm 1 に 1 両米を設ける場合には、 1 0 μm ピ ッチのメッシュ状に SiO. 膜を残す。 SiO. 膜の 盤はたとえばてw\* 程度に選ばれる。リアクティ ブイオンエッチングによる表面のグメージ層及び 万袋牌を、AI/CI 。 ガス系プラズマエッチングか ウエットエッチングによって除去した後、超高点 ツ中における及者かもしくは、ロードロック形式 アナ分に君側気が精粋になされたスパッタ、ある

いは、SiH a ガスにCO, レーザ光線を照射する鍵 圧光CVDで、アモルフォスシリコン301を堆 析する (近16間の工程(b))。 CBrF, CC 1.Fェ 、 C1. 等のガスを用いたリアクティ ブイオンエッチングによる異力性エッチにより、 SiO。 層間前に推動している以外のアモルファス シリコンを休虫する(第16関の工程(c))。前 と同様に、ダメージと药染料を十分株式した物、 シリコン状態表面を十分特権に洗権し、 (11, + SiHi、C2、+ HC2) ガス系によりシリコ ン層の選択成長を行う。数10Torrの親圧状態で **近段は行い、基板監査は 800~1000℃, NC2 のモ** ル比をある程度以上高い値に設定する。ICLのほ が少なすぎると選択歯長は起こらない。 シリコン 其板上にはシリコン結晶層が成長するが、 SiO 。 歴上のシリコンはHC2ドよってエッチングされて しまうため、 SiO, 滑上にはシリコンは水抗しな い (旅16図(d))。 n <sup>-</sup> 唇5の厚さはたとえば3 ~ 5 μ u 役度である。

不能物酶提位、好主しくは10<sup>12</sup>~10<sup>14</sup> cm<sup>2</sup> 程度

持期昭60-12760 (20)

に設定する。もちろん、この結婚をずれてもよいが、pn゚ 依合の拡散電位で完全に完乏化するかもしくはコレクタに動作電圧を印加した状態では、少なくともn゚ 飢壊が完全に定乏化するような不純物の腹形よび厚さに選ぶのが望ましい。

反応窓におけるウェハ支持具は、より 底気 形の低い 超高純 俊裕 敵サファイアが適している。 駅 科料ガスの 予熱 が容易に行え、かつ大流量 のガスが 彼れて いる 状態でも ウェハ 順内 温度を 均一 化 し 易い、 すなわちサーマルストレスがほとんど 発化し

ないランプ加熱によるウェハ町接加熱佐は、高品質エピ語を引るのに適している。 成長時にウェハ表而への紫外鏡照射は、エピ語の品質をきらに向しさせる。

分類的域 4 となる SiO, 然の側域にはアモルファスシリコンが収益している(第16図の工程(cc)。アモルファスシリコンは個相は長で単結の化し易いため、 SiO, 分離的域 4 との界面が形が、 5 を選択エピタキシャル 成長により 形成した たき選択エピタキシャル 成長により 形成した たき選択エピタキシャル 成長により 形成した たき でい 1 6 図の工程(d))、製品資産 1 ~ 20×10ほの で 1 程度の P 節域 6 を、ドープトオキサイド か 5 の 拡散 か . あるいは低ドーズのイオン 1 人屋 を 3 の 拡散 6 の 深さはたとえば 0.8 ~ 1 μ p 程度である。

P 領域 B の厚さと不純物器接は以下のような考えで決定する。 婚底を上げようとすれば、 P 領域 B の 不純物濃度を下げて C beを小さくすることが 织ましい。 C beは略々次のようになえられる。

Cha = Aee 
$$(\frac{q \cdot N}{2 \cdot Vbi})$$

ただし、Vbiはエミッタ・ベース開鉱設定位であり、

$$V bi = \frac{k T}{q} - \ln \frac{N N}{n_1^2}$$

その核、シリコン基板表面に (H・+ O・) ガス系スチーム酸化により数1 0 A から数1 0 0 A 程度の厚きの無酸化酸3を、800~900で程度の製度で形成する。その上に、(SiH4 + NH,) 2 ガスのC V D で空化膜(Si, N4) 302を

特間昭60-12760 (21)

500 ~1500人程度の厚さで形成する。形成製度は 700 ~ 800 ℃程度である。NH, ガスも、HCQ ガス と並んで遊者人手できる製品は、大量に水分を含 んでいる。水分の多い間、ガスを紅材料に辿っ と、酸岩濃度の多い変化器となり、可見性に乏し くなると何時に、その数の SiG, 限との選択エッ チングで選択比が取れないという結果を招く。 NH,ガスも、少なくとも水分合有抗が0.5ppa以下 のものにする。永分含有量は少ない程度ましげこ とはいうまでもない。変化以る02の上にさらに PSG関 300をCVDにより堆積する。ガス系 は、たとえば、 ( N2 + SiHa + O2 + PH3 ) を 明いて 300~450 でお原の制度で2000~3000Å 程度の形さの P S G 膜をC V D により取扱する (引16日の工程(e))。 2度のマスク会せ工程 を含むフォトリングラフィー工程により、 a \* 角 **速フ上と、リフレッシュ及び読み出しパルス印加** 電板上に、Asドープのポリシリコン膜304を堆 抗する。この場合タドープのポリシリコン膜を 使ってもよい。たとえば、2回のフォトリングラ

フィー工程により、エミック上は、PSG股、 Si, M 4 段 。 SiO, 股をナベて株去し、リフレッ シュおよび及び読み出しパルス印加電板を設ける 部分には下地の SiO。 胶を残して、PSG以と Siz N a 膜のみエッチングする。その後、Asドー プのポリシリコンを、(No + SiH a + Asil , ) も しくは(R+ + Sill4 + Azll2 ) ガスセロVDHに より推請する。推積温度は550℃~700℃か 近、脱厚は 1000~ 2000 人である。ノントープ のポリシリコンをCVD法で単位しておいて、も の検和又はPを拡放してももちろんよい。エミッ タとリフレッシュ及び読み出しパルス印加電程と を除いた他の部分のポリシリコン膜をマスク合わ せフォトリングラフィーで雅の彼エッチングで除 去する。さらに、PSG膜をエッチングすると、 リフトオフにより P S G 股に維持していたポリシ リコンはセルフアライン的に験去されてしまう (角16回の工程(1))。ポリシリコン膜のエッチ ングはC, Cl, F, 、 (CBrF, + C!, ) ホ のガス系でエッチングし、SIiN4股仕CH,

ド, 年のガスでエッチングする。

次に、 P S G № 3 0 5 を、すでに述べたようなガス系の C V D 族で 単硝した後、マスク 合わせ T 程とエッチング T 程とにより、リフレッシュバルス 及び 読み出 しパルス 市板用ポリシリコン 腰上にコンタ クトホールを 開ける。こうした状態で、A1、A1 - Si.A2 - Cu - Si 等の 金属を 真空 族者も しくはスパックによって 単析するか、 あるいは

(CII,), A 2 や A 2 CI, を傾射料ガスとするプラズマ C V D 法、あるいはまた上記以材料ガスの A 2 - C ボンドや A 2 - C I ボンドを放後光照射により 切断する 光照射 C V D 法により A 2 を 服務する。 (CB、), A 2 や A 2 CI, を 限材料ガスと サる。 (CB、), A 2 や A 2 CI, を 限材料ガスと 利に 水 者を 扱 して おく。 如くてかつ 急峻 な コンタカトホールに A 2 を 服務するには、水分や 静 業 配入のまったくない クリーン 労明気の中で 300 ~ 400 で 限度に 从 版稿 度を 上げた C V D 法 が 優れて いる。 第 1 図に示された 金属配線 1 0 の パターニングを 終えた 後、 傍間 絶転 吸 3 0 6 を C V D 法 で

単植する。308は、 向歯したPSG 版、 あるいはCVD 法 SiO, 限、 あるいは耐水性等を考慮しする必要がある場合には、 (Sill。 + NH, ) ガス系のプラズマ CVD 法によて形成したSi。 N。 限である。Si,N。 限中の水業の合有量を低く抑えるためには、 (Sill。 + N, ) ガス系でのプラズマ CVD 法を使用する。

ブラズマC V D 抗によるダメージを現象させ形成されたSi, N。 限の電気的耐圧を大きくし、かつリーク電放を小さくするには光C V D 抗によるSi, N。 服がすぐれている。光C V D 抗には2 迫りの力抗がある。 (SiH。 + NH, + Hg) ガス系で外穏から水銀ランプの2537人の紫外線を照射する方法と、 (SiH。 + NH), ガス系に水銀ランプの1849人の紫外線を照射する方法である。いずれも及破温度は150~350 で程度である。

マスク介わせて程及びエッチングで配により、エミックで上のポリンリコンに、 絶縁的 305,306 を貫適したコンタクトホールをリアクティブイオ ンエッチでUN けた後、 前送した方法でA2、A2

特周昭60-12760(22)

この場合も、光CVD法による設がすぐれている。 1 2 は裏面のAl.Ail-Si等による金属電極である。

本発明の光電変換装置の製法には、実に多形な 工程があり、第16関はほんの一例を述べたに過ぎない。

ることはもちろんであるが、酸化腺などよりなる 分離 領域 4 と n \* 領域 5 の界面こそが問題である。第 1 6 図では、そのために、あらかじめ分乗

们越 4 の側桁にアモルファスSiを堆積しておいて エビ娘長を行う方法を説明した。この場合には、 エピ成長中に蒸板Siからの固料成長でアモルファ スSiは単結晶化されるわけである。エピ庶民は、 850 \* ~1000で程度と比較的高い程度で行われ る。そのため、焦板Siからの周相収及によりアモ ルファスSiが単新出化される前に、アモルファス Si中に歌節湯が破袋し始めてしまうことが多く、 新品性を思くする以因になる。温度が低い方が、 国相違長する建度がアモルファスSi中に 散結出が **遠及し始める速度より相対的にずっと大きくなる**。 から、選択エピタキシャル成長を行う前に、 5 5 0℃~700℃程度の低温処理で、アモルファス Siを単結晶しておくと、界面の特性は改算され る。この時、盐板SiとアモルファスSiの間に酸化 膜等の層があると関相處長の朝血が遅れるため、 円者の境界にはそうした層が含まれない ような組 高精浄プロセスが必要である。

アモルファスSiの関相成長には上途したファーナス成長の他に、抗転をある程度の驅度に似って

こうした SiOs 側値のSiが俳新品化された数、 Siの選択成長を行うことになる。

SiO, 分離的級 4 と高低抗 a ~ 領域 5 界面のリーク電視がどうしても問題になる時は、高極抗 a ~ 領域 5 の SiO, 分離 領域 4 に胸枝する部分だけ、 n 形の が結 物値度を高くしておくとこのリーク 電 級の問題はさけられる。たとえば、分離 SiO。 領域 4 に接触する n ~ 領域 5 の 0.3 ~ 1 μ a 程度の ほさの 領域 だけ、たとえば 1 ~ 10×10 tc ce ~ 2 程度に n 形の 不能物 議後 を高くするのである。この 場 は比較 的 存 易に 彫 成 できる。 茨板 1 上に 略 ~ 1 μ a 程度 無酸 化酸 を 形成 した 後、その ヒに C V D 法 で 取 統 十 る SiO, 特 を を ず 所 要の 厚さ だけ、 所

定の量のPを含んだ SIO, 膜にしておく。 さらに その上に SiO, を C V D 誌で堆積するということ で分離 領域 4 を作っておく。 その後の高額プロセ スで分離 領域 4 中にサンドイッチ状に存在する を含んだ SiO, 膜から、焼が高低抗コー 領域 5 中 に拡散して、界面がもっとも不能物値度が高いと いう良好な不能物分布を作る。

第16回では、あらかじめ分離用絶難舒雄4を 作っておいて、選択エピタキシャル底長を行立う 例について説明したが、基板上に必要な高低杭

#### 持期昭60-12760(23)

水発明に係る光朮変換数関は、絶動物より構成 される分離領域に取り囲まれた前域に、その大徳 分の飢餓が半温休ウェハ製瓶に輸送するベースの 岐が浮遊状態になされたパイポーラトランジスタ を形成し、拝道状態になされたペース領域の定位 を務い絶縁層を介して前記ペース領域の一部に政 けた電荷により創御することによって、光竹程を 光電変換する美麗である。高不能物資後領域より なるエミッダ領域が、ペース領域の一部に設けら れて封り、このエミッタは水平スキャンパルスに より動作するMOSトランジスタに接続されてい る。前途した、厚益ペース領域の一部に移い絶縁 終を介して設けられた世経は、水平ラインには蛙 されている。ウェハ内能に設けられるコレクタ は、 炭板で構成されることもあるし、目的によっ ては反対消電型高抵抗基板に、各水平ラインごと に分離された高濃度不能物理込み削減で構成され る場合もある。絶経際を介して設けられた機械 で、浮巌ペース領域のりファレッシュを行なう時 のパルス世圧に対して、信号を読出す時の印加パ

たとえば、前別の実施例で説明した構造と導電 型がまったく反転した構造でも、もちろん阿様で ある。ただし、この時には印加電圧の概性を完全 に反転する必要がある。非電型がまったく反転し た構造では、創設はロ型になる。すなわち、ペースを構成する不銹物はAuやPになる。AuやPを含む創設の表面を耐化すると、AuやPはSi/SiG、 界面のSi側にパイルアップする。すなわち、ペース内部に製面から内部に向う強いドリフト電界が 生じて、光励起されたホールはただちにペースか らつしクタ側に抜け、ペースにはエレクトロンが 効率よく書稿される。

ベースが p 型の場合には、資本便われる不能物はボロンである。ボロンを含む p 領域表面を無常化すると、ボロンは 簡化膜中に取り込まボロン設度はやや内部のボロン強度より低くなる。この設定さは、酸化酸厚にもよるが、資本数100 人である。この評価近悔には、エレクトロンに対するで、であずりフト電野が生じ、この間域に光崎起されたことがより、この逆ドリフト電野を生じている。 智域は不感領域になるが、表面に沿った一部に n ・ 領域が、本発明の光常変数数数では存在している

排稿昭60-12760 (24)

ため、pfi 域のSi/SiQ, 界面に集まったエレクトロンは、このn。 質域に円結合される前に渡れ込む。そのために、たとえポロンがSi/SiQ。界面近功で減少していて、逆ドリフト電界が生じるような研試が存在しても、ほとんど不透射域にはならない。 ひしろ、こうした 们域がSi/SiQ。 界面 が存在すると、 容積されたホールをSi/SiQ。 界面がら引き離して内部に存在させるようにするために、ホールが界面で精錬する効果が無くなり、 p 層のベースにおけるホール帯積効果が良好となり、 きわめて望ましい。

以上説明してきたように、本希明に光度変換製 以は、浮遊状態になされた制物電極個域である ベース領域に光により助配されたキャリアを帯積 するものである。すなわち、Base Store Image Sensor と呼ばれるべき装置であり、BASIS と略 株する。

本発明の光電変換表表は、1 例のトランジスタ で1 病害を構成できるため高密度化がきわめて容 品であり、同時にもの構造からブルーミング、ス ミアが少なく、かつ高感度である。そのダイナミックレンジは広く取れ、内部増幅機能を有するため配触容量によらず大きな信号電圧を発生するため低舞客でかつ隣辺御路が容易になるという特徴を有している。例えば将来の高品質関係機像発量として、その工業的価値はきわめて高い。

なお、本発明に係る光電変換数数は以上述べた 団体機像変数の外に、たとえば、画像人力終数、 ファクシミリ、ワークスティション、デジタル権 写版、ワープロ等の画像入力終数。 OCR、パー コード級取り装置、カメラ、ビデォカメラ、8ミ リカメラ等のオートフォーカス川の光電変換被写 体検出数数等にも応用できる。

が B 図(b) に、過数的リフレッシュ動作、 姿態 動作、 統由し動作、 そして過酸的リフレッシュ動 作と巡回するときの、 エミッタ、 ベース、 コレク タ 名 想 に おける 電位 レベルを表したものを示す。 各 部位 の 電 EE レベル は外部的に見た 電位 で あり、 内 然の ポテンシャル レベルとは一部一致 してい ない 所も ある。

税明を簡単にするためにエミック・ベース間の 拡散地位は休いてある。したがって、第8回(b) でエミッタとベースが同…レベルで書される時に は、実際にはエミッタ・ベース間に

で与えられる独敢電位が存在するわけである。

30 8 図 (b) において、状態の、少はリフレッシュ動作を、状態のは帯機動作を、状態の。 のは 説出し動作を、状態のは半機動作を、状態の。 のは が出し動作を、状態のはエミッタを接地したとき の動作状態をそれぞれ示す。また気役レベルは O ポルトを頃にしってと側が食、下側が正理位をそれ ぞれ示す。状態のになる前のベースで包はゼロボ ルトであったとし、またコレクタ地位は状態のか らゆまで全て正理位にパイアスされているものと サス

上記の一選の動作を第8階(a) のタイミング機と抗に凝明する。

店 B 図 (a) の数形 B 7 のごとく、時料 L 。において、端子 3 7 に正電圧、すなわちリフレッシュ電圧 V en が印加されると、第 B 段 (b) の状態 ① に退役 2 0 0 のごとくベースには、すでに退明した

なる分形がかかる。この電位は時期も1.からし、の間に、次流にゼロ電位に向かって減少していき、時期も1.では、節B 図(b) の意線で示した電位201となる。この電位は南に裁引した様に、過渡的なリフレッシュモードにおいて、ペースに残る電位 V 。である。時期も1.において、数形も7 のごとく、ソフレッシュ電圧 V m がゼロ電圧にもどる瞬間に、ペースには、

## 特問報60-12760 (25)

なる症用が前と同様、容量分類により発生するので、ベースは残っていた症性 V \* と新しく発生した電圧との加算された理位となる。すなわち、状態効において成されるベース間位 202であり、これは、

で歩えられる。

このはなエミックに対して逆パイアス状態において光が入射してくると、この光により発生したホールがベース領域に書籍されるので、状態物のごとく、人引してくる光の強さに応じて、ベース電位202はベース電位203、203、、203、のごとく次路に正電位に向って食化する。この光により発生する電圧をVPとする。

次いで披形69のごとく、水平ラインに垂れシフトレジスタより電圧、すなわち続出し電圧V a が印加されると、ベースには

に設定した時能出しパルス繋が1~2 μs 仮のとき、約50~100 m V 程度であり、この電圧をV。とすると、エミック電位207、207、207、207、は前の例のほに0.1 μs 以上のパルス傾であれば直線性は十分確保されるので、それぞれVp+V,+、Vp\*+V。となる。

ある…前の統領し時間の後、彼所 5 9 のごとく 説出し電用 V 。 がぜり電位になった時点で、ペースには

なる形形が加算されるので、状態回のごとくベース電位は、統出しパルスが削加される前の状態、 すなわち連バイアス状態になり、エミックの単位 変化は呼ばする。すなわち、このときのベース併 位208は、

ペース雅校209、209′、209″ 位それぞ れ、 なる環形が加算されるので、光がまった(照射されないときのベース世位204は

となる。このときの単位204は前に説明しただとく、エミックに対して0.5 ~0.8 V 税間動方向にバイアス状態になる様に、設定される。また、ペース単位205、、205′、205′はそれぞれ

でなえられる。

ペース地位が、この様に、エミッタに対して、 断方向パイアスされると、エミッタ側からエレク G ロンの作人がおこり、エミッタ地位は次邦に礼 電位方向に動いていくことになる。光が照射され なかったときのペース単位204に対するエミッ タ電位206は、順方向パイアスを0.5~0.6 V

で与えられる。これは統併しが柏まる前の状態(3) とまったく同じである。

この状態のにおいて、エミッタ側の光情を供けが外傷へ最出されるわけである。この疑形しが終った後、各スイッチングMOSトランジスタイト、48、48、48、48、30では近天なり、エミックはゼロで位立となる。これで、リフレッシュ動作、最初動作、疑問し動作と一巡し、次に状態側にもどるわけであるが、この時、騒初にリフレッシュ動作に入る前は、ベースで位がゼロでからスタートしたのに対して、一巡してきた後は、ベースで位が

 $B \perp U$   $\in$  h  $\in$ 

## 特開昭60-12760 (26)

かって、この状態で、リフレッシュ地圧 V em が印加されたとしてもベース難位はそれぞれ V c 、 V c + V p 、 V c + V p 、 C になるはけであり、これでは、ベースに、十分 な順力のパイアスがかからず、光の強くあたった所は順方のパイアスがかからず、光の強くあたった所は順方の、光の弱い部分の情報は消えずに残るということが生ずることは第8段に示したリフレッシュ動作の計算例から見てもあきらかである。

この様な現象は過酸的リフレッシュモード 独特のもの であり、完全リフレッシュモードでは、ベース 惟位 が必ずゼロ単位に なるまで長い リフレッシュ時間をとるために、この様な問題は生じない。

高速リプレッシュが可能な過渡的リプレッシュ モードを使い、かつこの様な不都合の生じない ji 法について以下に述べる。

ごれを解決する一つの力法は、状態側において ベース電位210が負電位方向、すなわちエミッ タに対して連バイアス方向になりすぎているから であり、次の状態のにおいて、リフレッシュバル スが印加される前に何らかの力法で、このベース 電位210をゼロ世位、又は、わずか正電位に もってくれば良いことになる。

第 1 8 図 (a) に、それも途成するための光センサセルの新頭図を、(b) にそれの等価回路図を、(c) に内部ポテンシャル図を、それぞれ示す。

第 1 8 図 (a) は、 第 1 図に示したセンサモルとは埋込 p \* 領域 2 2 0 のあることだけが 異なっている。 第 1 8 図 (b) の 特価優略は、 センサモルのベース 領域 6 をコレクタ、 埋込 p \* 領域 2 2 0 をエミッタ、ベース領域 8 とコレクタ 領域 1 の 中間の高板杭 a \* 領域 5 の一部をベースとした p n p トランジスタ 2 2 1 が付加されている。 p n p ト

部18以(b) から明らかなように、p \* 埋込領域220は、222に示されるように水平ライン 方向に一つのラインを形成するわけであるから実際には、 第18以(a) では左右に避嫌してつながったp \* うめこみ削減として示すべきものである。第18以(a) ではわかり易くするために模式的に一種にp \* 削減を示している。

以部のエレクトロンに対するポテンシャルは第14以(c)に示すごとくであり、埋込p\* 御城220を含まない乗肉断断でのポテンシャル分布は第1以に示したものと何ら変わらないが、埋込p\* 卯城220を含む、飛痒断節でのポテンシャル分布を有している。但し、この凶では埋込p\* 御城2

20がわずか正世位にバイアスされたときのポテンシャル分布をしている。この状態で、理込 p \* 旬坡220をさらに、正電位方向にバイアスすると、個に存在する n - 旬坡が完全にパンチスルー状態になり、 p \* 旬坡よりホールがセンサセルのベース 旬坡 B に向かって渡れこむことになり、 このホールによりペース 旬城 B は正電位力向に電位が動いてくる。

のように設計する。Vbiはp \* n = 接介の拡散地位である。

## 特開昭60-12760 (27)

により過額的リフレッシュモードにおける不相合な現象を解決することが可能である。このとき埋込 p \* 旬酸220に印加する他用は、センサセルコレクターに印加している地形よりもわずかに小さい W III.、すなわち埋込 p \* 旬酸220とコレクタのn 旬酸1が動力向バイアスとならない様な状態で、十分ペース質量6に、ホールを使しこむことが可能である。

p。 領域を形成する不純物 (通常ボロン) は、一般に 拡散定数が大きく、高抵抗 n ~ 領域 5 をエピタキシャル技術を用いて形成する時にオートドーピング および 拡散の問題が発生するが、エピタキシャル技術の低温化により、理込 p。 領域からのオートドーピング および 拡散を振力押える 様なて夫がなされる。

以上の一実施例は、すでに設明した、基本光センサナルに対して埋込 p \* 前級を拡散もしくはイオル柱人により付加することだけが異なり、後の部分の作成方法はまったく同じで良い。第19回に、もう一つの実施例を設明するための光センサ

この第19例に示した実施例の準値回路は、 p n p トランジスタが終構品。 機構造のちがいはあるものの、第18份(b) に示した準値関路とまったく何じであり、また、それの動作もすでに設明したものとまったく同じである。

第19図に示した断面図では、p・ 領域224、これの配験225がMOSキャパシタ世

株の、エミック領域でおよび配額のと、説明の都 行上全で何一時前内に付いているが、同一の光センサセルの中の他の部分に配置することも可能で あり、これは、光人射する窓の形状、配線等の酸 計数図から検定されることになる。

## 4 図前の簡単な説明

第1関から第8関までは、水発明の一変施例に 係る光センサセルの主要構造及び指本動作を提明 するための凶である。 第1回(a) は平而図、(b) は断面関、(c) は準備回路図であり、第2関は統 出し動作時の等価回路製、第3個は続出し時間と 旅出し電圧との関係を示すグラフ、兜4関(a) は 茶箱堆圧と鉄山し時間との関係を、第4関(b) は パイプス世形と提出し時間との関係をそれぞれ示 ナグラフ、 85 日はリフレッシュ動作時の年毎月 格例、第6 例(a) ~(c) はりフレッシュ時間と ベニス但位との関係を示すグラフである。 取7以 から第10回までは、第1回に示す光センサセル により構成した光恒変換装置の設明関であり、第 7 例は同時例、別8 図(a) はパルスタイミング 段、第8回(b) は各動作時の電位分布を示すグラ フである。即9回は山力信号に関係する等価回路 例、 節10回は導通した瞬間からの出力電形を時 朋との関係で示すグラフである。即11,12及 ひ13間は他の光電変換装置を示す回路図であ

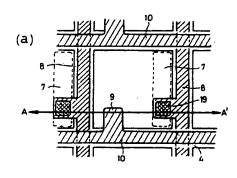
## 持障昭60-12760 (28)

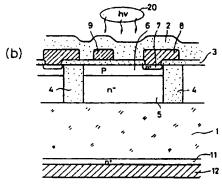
る。第14図は光センサセルの変形例の主要構造を規則するための平前間である。第15図は、第14図に示す光センサセルにより構成した光電を接続である。第16図及び17図は本苑明の光電変換を表の一製造力法例を示す例によりの新面図である。第18図は木苑明の実施例によるの字価回路図、(c) はポテンシャル分布図である。第19図は光センサセルの他の変形例の主要構造を示す新面図である。

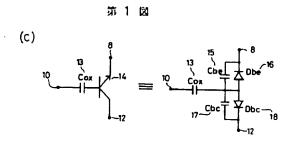
1 … シリコン 次板、 2 … P S G 放、 3 … 絶縁飛化版、 4 … 第子分類 領域、 5 … n ~ 領域(コレクタ領域)、 6 … p 領域(ベース領域)、 7 、7 、 m n \* 領域(エミッタ領域)、 8 … 配線、 9 … 電板、 1 0 … 配線、 1 1 … n \* 領域、 1 2 … 電板、 1 3 … コンデンサ、 1 4 … バイボーラトランジスタ 、 1 5 、 1 7 … 接合容量、 1 6 、 1 8 … ダイオード、 1 9 、 1 9 、 … コンタクト部、 2 0 … 光、 2 8 … 唯直ライン、 3 0 … 光センサセル、 3 1 … 水平ライン、 3 2 … 項面シフトレジスタ、

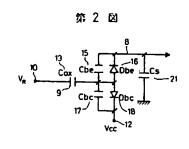
33,35 ··· M O S トランジスタ、36,37 ··· 編子、38…乗戦ライン、39…水平シフトレジ スタ、40…MOSトランジスク、11…出力ラ イン、 42… MOSトランジスタ、43… 幅で、 4.4…トランジスタ、4.4、4.5…負何板抗 、 4 6 … 鰡子、 4 7 … 鰡子、 4 8 … M O S トランジ スタ、 4 9 … 輪子、 6 1 、 6 2 、 6 3 … 区間、 6 4 … コレクタ単位、 6 7 … 披鮮、 8 0 、 8 1 … 野景、82,83···推抗、84···电流额、 100. 101.102…水平シフトレジス タ、111、112… 州力ライン、138… 毎 前 ライン、 1 4 0 ··· M O S タランジスタ、 1 4 8 ··· MOS 1 ランジスタ、 1 5 0 . 1 5 0 ° ... MOS コンデンサ、152、152′…光センサセル、 202,203,205…ベース催化、220… 厚込 p \* 们植、 2 2 2 , 2 2 5 … 配線、 2 5 1 … p \* 領域、 2 5 2 n \* 領域、 2 5 3 ··· 配線、 300…アモルファスシリコン、302… 牧化 収、 3 0 3 … P S G 膜、 3 0 4 … ポリシリコン、 305…PSG膜、306…辨期絶経膜。

第 1 図

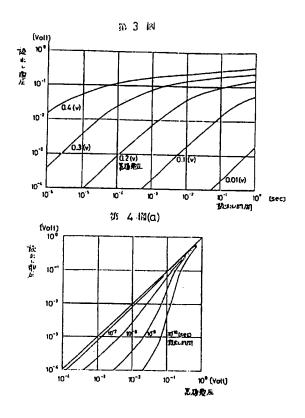




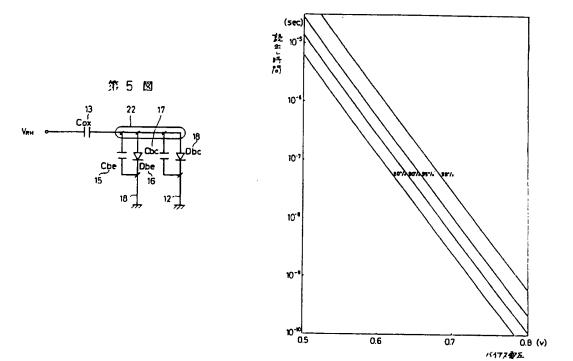


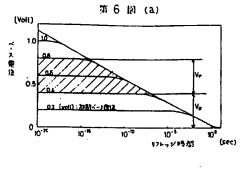


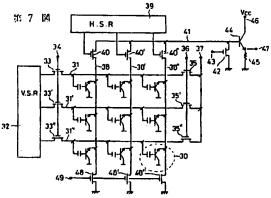
# 排周昭60-12760 (29)

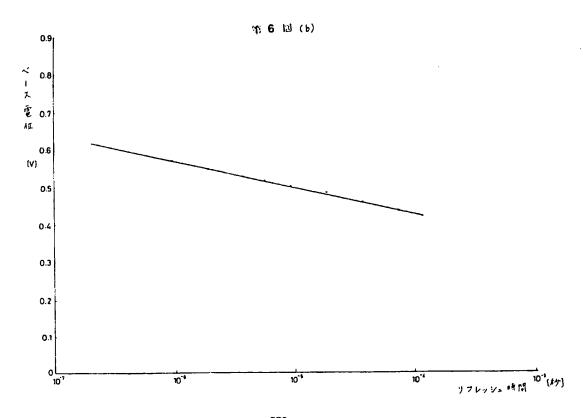


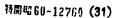
第 4 図 (b)

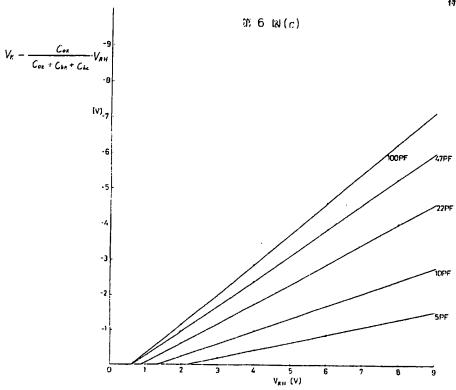


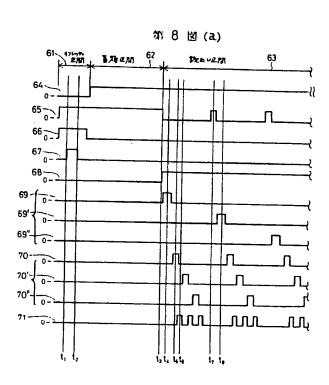




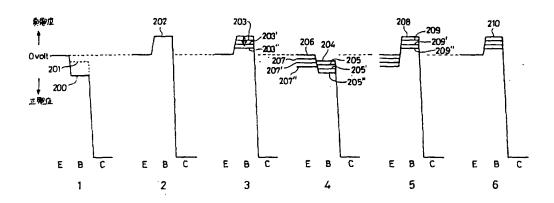


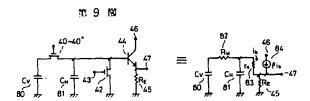


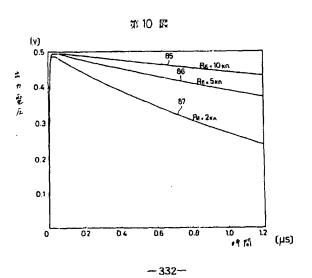


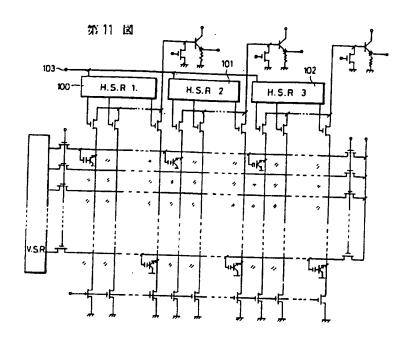


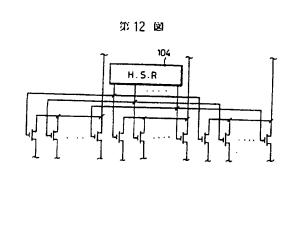
Ж 8 №(ь)

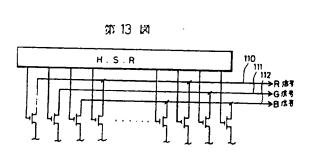


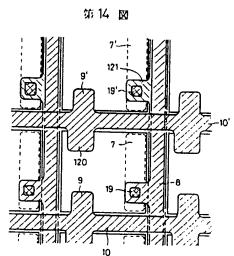


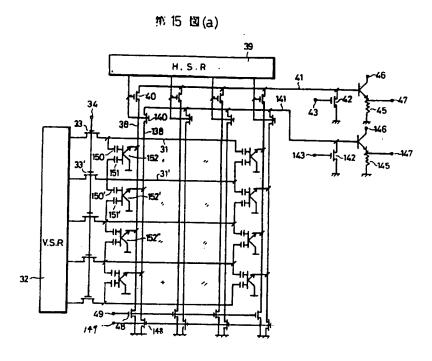


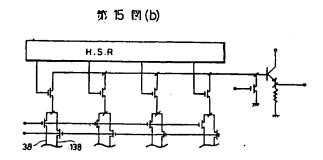


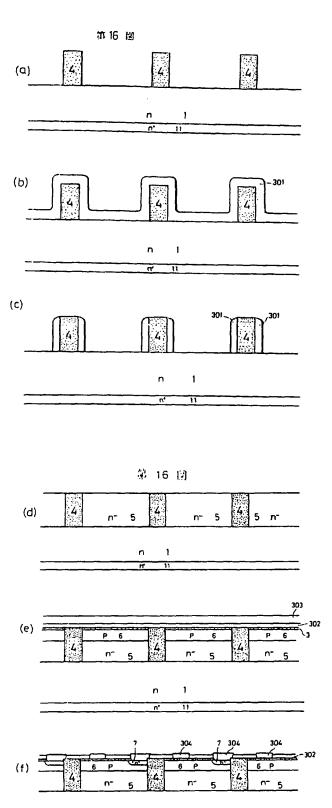






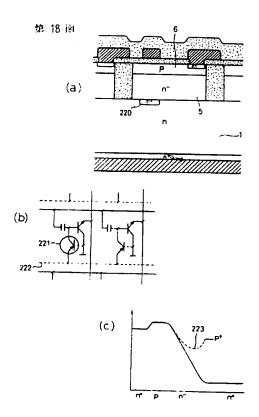


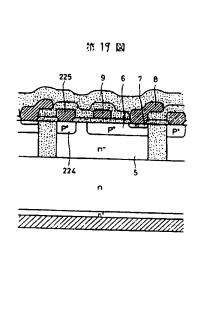




307 P 6 n 307 n 307 n 308 n 307 n 5 n 308

第 17 图





#### 华統湘正佛

明和59年 5月23日

特許庁長官 - 若 杉 和 夫

」、 44の表示

特聊昭58-120752号

2. 発明の名称

光粒变换装置

3. 補正をする者

非件との関係 特許出酬人

近名 大 見 忠 弘

4. 化理人

住所 東京都悠区虎ノ門五丁目13番1号虎ノ門40森ビル 瓜名 (6538) 弁理士 山

5 . 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の標



- 6 . 制正の内容
- (1) 明維密部19貨幣12行の「10 cm 13」を 「1012 cm 13」と初近する。
- (?) 明細書第22頁第6行の

$$\begin{array}{c} f \\ -V_{*} + \frac{Cox}{Cox + Cbe + Cbc} \cdot V \neq 0 \end{array}$$

と補正する。

- (3) 明和密路34以前14行の「10 [sec]」を 「10<sup>-45</sup>[sec] 」と補正する。
- (4) 明細電節36貫下から1行目の「電圧V を」を 「電圧VAを」と裕正する。
- (5) 明御書第41頁下から5行目~4行目の「、バッファMOS トランジスク33,33′,33″」を削除する。
- (6) 明柳書館45頁下から2行目の「はクッリブ」を 「クリップ」と補正する。

- (7) 明細書郎53夏第6行の「木質的に」の前に「ど」を挿入す (17) 明細書第66夏第6行~7行および第12行の「太平ライン
- (8) 明細書第53頁下から7行目の「途中」の校に「に」を挿入 (18) 明細書第66頁第12行~13行の
- (8) 明柳野路64貫第1行の「エミッタ? 、 は」を 〔エミッタで、7~は」と補正する。
- (10) 明細海第64貫第6行の

は」と動正する。

【エミック はコンタクトホール】 を』を「エミッタフ゛ はコンタクトホール19′をよと補正する。

- (11) 明細書第64貫下から8行目の「太平ライン3 に」を 「水平ライン31~に」と補正する。
- (12) 明柳春館64貫下から6行目の「セル15 の」を 「セル152′の」と楠狂する。
- (13) 明和製第64度ドから6行目の 「MOSキ+パシタ15 は」を「MOSキ+パシタ150 ~ (23) 明顧勧携78員扱1行の
- (14) 明細書第64頁ドから5行目の「水平ライン3 に」を 「水平ライン31~に」と補正する。
- (15) 明細書館64点下から3行目の「光センサセル15 の」を 「光センサセル152~の」と細正する。
- (18) 明創書館64頁下から2打目の「光センサセル15 の」を 『光センサセル152″の』と補正する。

- 3 に」を「水平ライン31 だ」と棚正する。
- 「MOSキャパシタ15 を通して光センサーセル15 の」 を「MOSキャパシタ150′を通して光センサセル152′ の」と補近する。
- (19) 明顧審解68買下から2行目および1行目と、第67損第8 行目の「光センサーセル」を「光センサセル」に補正する。
- (20) 明細歯節68頁下から5行目の「コレクター」を 「コレクタ」と樹距する。
- (21) 明細書館6.8 製下から4 行目およびドから3 行目の「n 埋 ·込領域」を「n \* 埋込領域」と補正する。
- (22) 明柳磐郊77寅ឭ7行の「(c),」を「(c))。」と袖 正する.

C be = Ae 
$$\epsilon \left( \frac{q \cdot N}{2 \cdot q \cdot bi} \right)$$

C be = Ae  $\epsilon \left( \frac{q \cdot N_A}{2 \cdot q \cdot bi} \right)$ 

と相近する。

## 特局昭60-12760 (38)

(24) 明顯書第78頁第4行の

と初正する。

- (25) 明線書第78頁第6行の「N はエミックの不純物機度、 N はペース」を「Noはエミッタの不純物濃度、Naはペー ス」と初正する。
- (28) 明細貨節7.8 質節8 行および 9 行の「N 」を「NA」と補
- (27) 明和書節86頁第10行の『SiO』、309は』を 「510」、309は」と相正する。
- (28) 明維吉第91頁第12行の「太発明に」を「太発明の」と補
- (29) 明細容路96頁下から4行目の「Gロン」を「トロン」と補
- (30) 明細書的97頁的6行の「Vp+Va+」を「Vp+Va」 と裾正する。
- (31) 明御書第101页第11行の「p\* うめこみ領域」を

「p↑埋込領域」と補正する。

- (32) 明顯書第101頁下から6行月の「14図(c)」を「18 閻(c)」と被正する。
- 「酢8図(b)」と補圧する。